

GA-F2A55M-HD2

使用手册

Rev. 3001

12MSC-F255HD2-3001R

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GmbH

Address: Bullenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

Declare that the product

Product Type: Motherboard

Product Name: GA-F2A55M-HD2

conforms with the essential requirements of the following directives:

☒ 2004/108/EC EMC Directive:

- | | |
|--|---------------------------|
| ☒ Conduction & Radiated Emissions: | EN 55022:2010 |
| ☒ Immunity: | EN 55024:2010 |
| ☒ Power-line harmonics: | EN 61000-3-2:2006+A2:2009 |
| ☒ Power-line flicker: | EN 61000-3-3:2008 |

☒ 2006/95/EC LVD Directive

- | | |
|---|-------------------------|
| ☒ Safety: | EN60950-1:2006+A12:2011 |
|---|-------------------------|

☒ 2011/65/EU RoHS Directive

- | | |
|---|--|
| ☒ Restriction of use of certain substances in electronic equipment: | This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive. |
|---|--|

☒ CE marking



(EC conformity marking)

Signature: Timmy Huang

(stamp)

Date: Sept. 6, 2013

Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: G.B.T. INC. (U.S.A.)

Address: 17358 Railroad Street

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: GA-F2A55M-HD2

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Sept. 6, 2013

版权

© 2013年，技嘉科技股份有限公司，版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。

责任声明

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息，技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册内容。

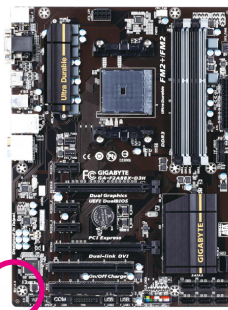
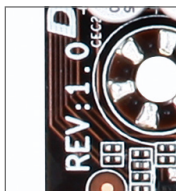
■ 为了协助您使用技嘉主板，请仔细阅读【使用手册】。

■ 产品相关信息，请至网站查询：<http://www.gigabyte.cn/>

产品版本辨识

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字，例如标示「REV : 1.0」，意即此主板的版本为1.0。当您要更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术数据时，请注意产品版本的标示。

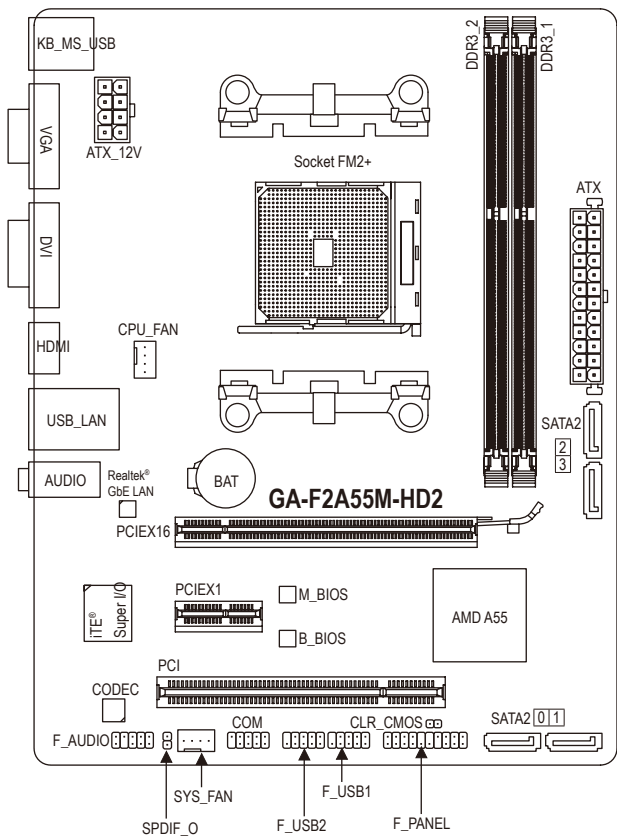
范例：



目 录

GA-F2A55M-HD2主板配置图	4
GA-F2A55M-HD2主板功能框图	5
第一章 硬件安装	6
1-1 安装前的注意事项	6
1-2 产品规格	7
1-3 安装处理器	9
1-4 安装内存条	9
1-5 安装扩展卡	10
1-6 构建AMD Dual Graphics 系统	10
1-7 后方设备插座介绍	10
1-8 插座及跳线介绍	12
第二章 BIOS 程序设置	17
2-1 开机画面	17
2-2 M.I.T. (频率/电压控制)	18
2-3 System Information (系统信息)	21
2-4 BIOS Features (BIOS功能设定)	22
2-5 Peripherals (集成外设)	24
2-6 Power Management (省电功能设定)	26
2-7 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序)	28
第三章 附录	29
3-1 构建SATA硬盘	29
3-2 驱动程序安装	31
管理声明	32
技嘉主板售后服务及质量保证卡	35
技嘉科技全球服务网	36

GA-F2A55M-HD2主板配置图

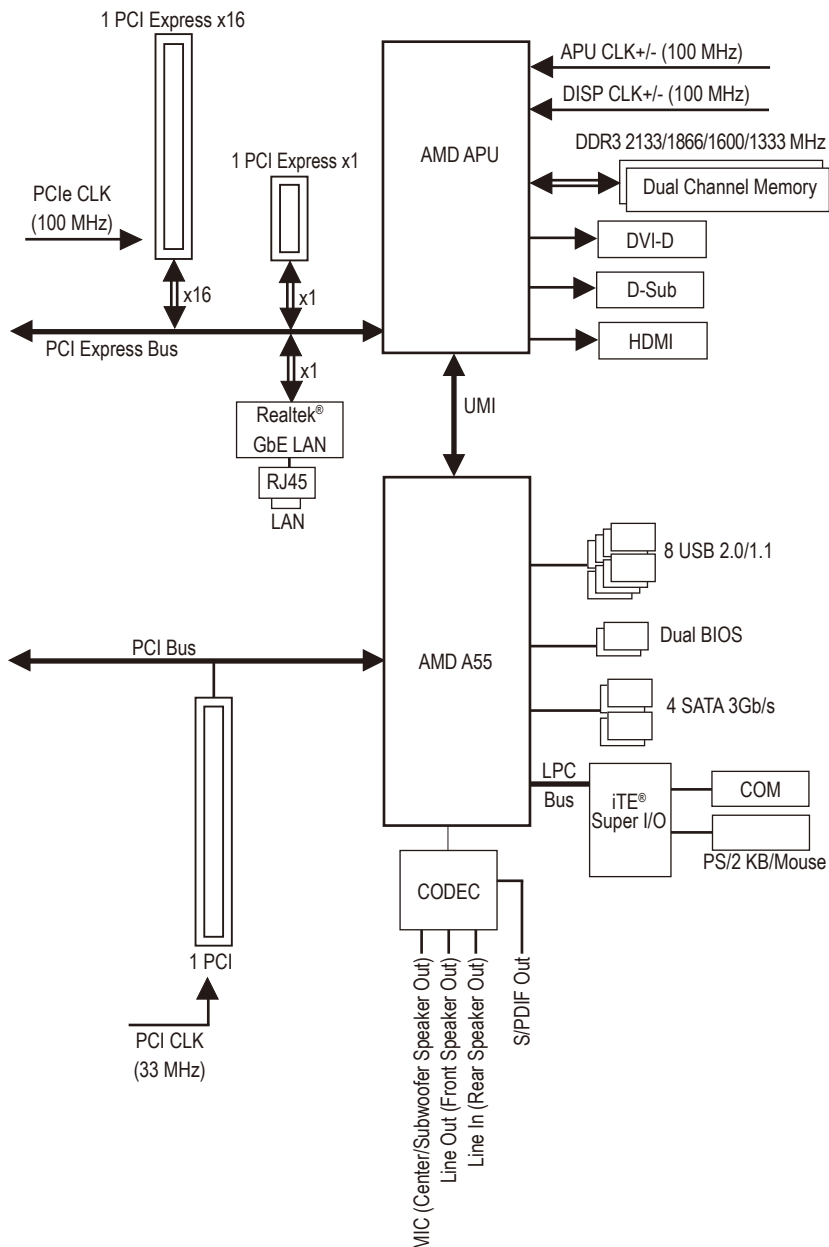


清点配件

- ☒ GA-F2A55M-HD2主板- 1片
- ☒ 驱动程序光盘- 1片
- ☒ 使用手册- 1本
- ☒ SATA 排线- 2条
- ☒ 后方I/O设备挡板铁片- 1个

* 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。

GA-F2A55M-HD2主板功能框图



详细规格与限制请参考「1-2产品规格」章节。

第一章 硬件安装

1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先详细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请确认所使用的机箱尺寸与主板相符。
- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并且将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接头和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您要拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设定在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。

1-2 产品规格

 处理器(APU)	♦ FM2+ 插槽: - 支持AMD A系列处理器 - 支持AMD Athlon™ 系列处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表)
 芯片组	♦ AMD A55
 内存	♦ 2个1.5V DDR3 DIMM插槽, 最高支持到64 GB * 由于Windows 32-bit操作系统的限制, 若安装超过4 GB容量内存时, 实际上显示的内存容量将少于实际安装的内存容量。 * 若要支持最大系统内存容量至64 GB, 需使用16 GB (或以上)的内存条。当此类型的内存上市后, 技嘉将更新网站上的内存支持列表。 ♦ 支持双通道内存技术 ♦ 支持DDR3 2133/1866/1600/1333 MHz ♦ 支持AMD Memory Profile (AMP)/Extreme Memory Profile (XMP)内存 (请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
 显示功能	♦ 内建于集成AMD Radeon™ HD 8000/7000系列显示芯片的APU: * 使用输出功能时, 必须安装具备内建显示功能的AMD APU才能使用。 - 1个D-Sub插座, 可支持至最高1920x1200的分辨率 - 1个DVI-D插座, 可支持至最高2560x1600的分辨率 * 要支持2560x1600的分辨率需搭配支持Dual Link DVI的显示器及显示器连接线。 * 此DVI-D插座不支持转接为D-Sub的功能。 - 1个HDMI插座, 可支持至最高4096x2160的分辨率 * 若使用FM2+ APU可支持至4096x2160的分辨率; 若使用FM2 APU可支持至1920x1200的分辨率。 * 支持HDMI 1.4a版本。 - 支持最大共用显示内存至2 GB
 音频	♦ 内建Realtek® ALC887芯片 ♦ 支持High Definition Audio ♦ 支持2/4/5/1/7.1声道 * 若要启动7.1声道音频输出, 必须使用HD (High Definition, 高保真)音频模块的前方面板音频输出孔接出, 并通过音频软件选择多声道音频功能。 ♦ 支持S/PDIF输出
 网络	♦ 内建Realtek® GbE 网络芯片(10/100/1000 Mbit)
 扩展槽	♦ 1个PCI Express x16插槽, 支持x16运行规格(PCIEX16插槽支持PCI Express 3.0) * 若要支持PCI Express 3.0需使用FM2+ APU。 ♦ 1个PCI Express x1插槽(PCI Express x1插槽支持PCI Express 2.0) ♦ 1个PCI插槽
 多重显示技术	♦ 支持AMD Dual Graphics技术 * 只有A系列APU才能支持AMD Dual Graphics技术。
 存储设备介面	♦ 内建于芯片组: - 4个SATA 3Gb/s插座 - 支持RAID 0、RAID 1、RAID 10及JBOD功能
 USB	♦ 内建于芯片组: - 8个USB 2.0/1.1连接端口(4个在后方面板, 4个需经由排线从主板内USB插座接出)

 内接插座	◆ 1个24-pin ATX主电源插座 ◆ 1个8-pin ATX 12V电源插座 ◆ 4个SATA 3Gb/s插座 ◆ 1个APU风扇插座 ◆ 1个系统风扇插座 ◆ 1个前端控制面板插座 ◆ 1个前端音源插座 ◆ 1个S/PDIF输出插座 ◆ 2个USB 2.0/1.1插座 ◆ 1个串行端口插座 ◆ 1个清除CMOS资料功能接脚
 后方面板设备连接插座	◆ 1个PS/2键盘/鼠标插座 ◆ 1个D-Sub插座 ◆ 1个DVI-D插座 ◆ 1个HDMI插座 ◆ 4个USB 2.0/1.1连接端口 ◆ 1个RJ-45端口 ◆ 3个音源接头(音源输入、音源输出、麦克风)
 I/O控制器	◆ 内建iTE® I/O 控制芯片
 硬件监控	◆ 系统电压检测 ◆ APU/系统温度检测 ◆ APU/系统风扇转速检测 ◆ APU过温警告 ◆ APU/系统/电源风扇故障警告 ◆ APU/系统智能风扇控制 * 是否支持智能风扇控制功能会依不同的散热风扇而定。
 BIOS	◆ 2个64 Mbit flash ◆ 使用经授权AMI EFI BIOS ◆ 支持DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a、DMI 2.0、SM BIOS 2.6、ACPI 2.0a
 附加工具程序	◆ 支持@BIOS (BIOS 在线更新) ◆ 支持Q-Flash (BIOS 快速刷新) ◆ 支持Xpress Install (一键安装) ◆ 支持EasyTune * EasyTune可使用的功能会因不同主板而有所差异。 ◆ 支持Smart Recovery2 (智能恢复2) ◆ 支持ON/OFF Charge
 附赠软件	◆ Norton® Internet Security (OEM版本)
 操作系统	◆ 支持Windows 8.1/8/7 32-bit/64-bit * 若要安装Windows 8.1, 请至技嘉网站下载最新的驱动程序。 ◆ 支持Windows Vista/XP 32-bit * 若要安装Windows Vista/XP 32-bit, 需使用AMD FM2 Trinity系列的APU。



规格

◆ Micro ATX规格; 22.6cm x 17.4cm

* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利, 有任何修改或变更时, 恕不另行通知。

* 「附加工具程序」及「附赠软件」所支持的操作系统请至技嘉网站「支持与下载」工具程序」页面查询。

1-3 安装处理器



在开始安装处理器(APU)前, 请注意以下的信息:

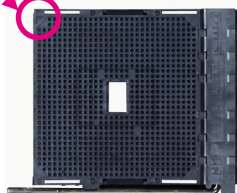
- 请确认所使用的APU是在此主板的支持范围。
(请至技嘉网站查询有关支持的APU列表)
- 安装APU之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 请确认APU的第一针脚位置, 若方向错误, APU会无法放入APU插槽内。
- 请在APU表面涂抹散热膏。
- 在APU散热风扇未安装完成前, 切勿启动电脑, 否则过热会导致APU的损毁。
- 请依据您的APU规格来设定频率, 我们不建议您将系统速度设定超过硬件的标准范围, 因为这些设定对于周边设备而言并非标准规格。如果您要将系统速度设定超出标准规格, 请评估您的硬件规格, 例如: APU、显卡、内存、硬盘等来设定。

安装处理器(APU)

请确认主板上APU插槽的第一针脚(小三角形)位置及APU的第一针脚(小三角形)位置。

插槽上的小三角形
记号为第一针脚位置

FM2+插槽



APU上的小三角形
记号为第一针脚位置

APU



1-4 安装内存条



在开始安装内存条前, 请注意以下的信息:

- 请确认所使用的内存条规格是在此主板的支持范围, 建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存条。
(请至技嘉网站查询有关支持的内存条速度及列表)
- 在安装内存条之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 内存条有防呆设计, 若插入的方向错误, 内存条就无法安装, 此时请立刻更改插入方向。

双通道内存技术

此主板配置2个DDR3内存条插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存条后, BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时, 内存前端总线的频宽会增加为原来的两倍。

2个DDR3内存条插槽分为两组通道(Channel):

▶▶ 通道A (Channel A): DDR3_2 (插槽2)

▶▶ 通道B (Channel B): DDR3_1 (插槽1)

由于APU的限制, 若要使用双通道内存技术, 在安装内存条时需注意以下说明:

1. 如果只安装一支DDR3内存条, 无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支DDR3内存条, 建议您使用相同的内存条(即相同容量、厂牌、速度、颗粒), 才能发挥双通道内存技术的最佳性能。

1-5 安装扩展卡



在开始安装扩展卡前，请注意以下的信息：

- 请确认所使用的扩展卡规格是在此主板的支持范围，并请详细阅读扩展卡的使用手册。
- 在安装扩展卡之前，请务必将电源关闭，以免造成损毁。

1-6 构建AMD Dual Graphics 系统

A. 系统需求

- AMD A系列处理器
- 操作系统Windows 8/7
- 支持AMD Dual Graphics功能的主板(BIOS请更新至最新版本)及其驱动程序(请确认内建显示功能驱动程序为Rev. 8.982版本以上)
- AMD Radeon™ HD 6000系列且支持AMD Dual Graphics功能的显卡 (详细信息请至AMD官方网站查询)及其驱动程序

B. 安装显卡及BIOS设定

步骤一：

参考「1-5安装扩展卡」章节的步骤将显卡安装至主板上的PCIEX16插槽。将显示器的接头接至显卡或主板上建显示插座并且开机。

步骤二：

进入BIOS设定程序的「Peripherals\GFX Configuration」，针对以下选项进行设定：

- 「Integrated Graphics」选项设为「Force」。
- 「UMA Frame Buffer Size」选项设为「512MB」或以上。

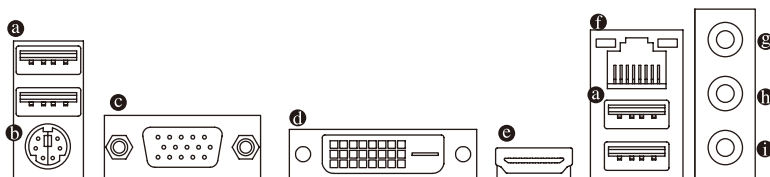
设定完成，储存设定值后退出，请重新开机。

C. 设定显示驱动程序

在操作系统中安装完显卡的驱动程序后，进入「AMD VISION Engine Control Center」。浏览至「性能\AMD Radeon™ Dual Graphics」画面，确认「启用AMD Radeon Dual Graphics」已被选取。

(注) 请确认主板芯片组、内建显示功能及外接显卡的驱动程序皆已正确安装。

1-7 后方设备插座介绍



a USB 2.0/1.1连接端口

此连接端口支持USB 2.0/1.1规格，您可以连接USB设备至此连接端口。例如：USB键盘/鼠标、USB打印机、U盘...等。

b PS/2 键盘/鼠标插座

连接PS/2键盘或鼠标至此插座。

③ D-Sub插座

此插座支持15-pin的D-Sub接头并且可支持最高至1920x1200的分辨率(实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同)，您可以连接支持D-Sub接头的显示器至此插座。

④ DVI-D插座^(注一)

此插座支持DVI-D规格并且可支持最高至2560x1600的分辨率。您可以连接支持DVI-D接头的显示器至此插座。请注意，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同，要支持2560x1600的分辨率需搭配支持Dual Link DVI的显示器及显示器连接线。

⑤ HDMI插座

HDMI™ 此插座可兼容于HDCP规格并且支持Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio 音频信号格式，最高可支持192KHz/24bit 8-channel LPCM音频输出。您可以连接支持HDMI接头的显示器至此插座。HDMI技术最高可支持至4096x2160的分辨率^(注二)，实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



当您安装HDMI显示器后，请将音频播放的预设设备设为HDMI。

A. 三屏显示组合：

在操作系统中安装驱动程序后可以支持三屏显示组合，BIOS设定程序及开机自我测试(POST)阶段则仅支持双显示器输出。

B. 播放蓝光光盘：

要播放蓝光光盘，建议您参考下列系统配备规格(或更高的系统规格)，才能获得较佳的播放品质。

- 处理器：AMD A系列处理器
- 内存：2支DDR3 1333 MHz、容量1 GB的内存条，并启动双通道技术
- BIOS设定：UMA Frame Buffer Size需设为512 MB以上(请参考第二章「BIOS程序设置」-「Peripherals\GFX Configuration」的说明)
- 播放软件：CyberLink PowerDVD 10.0或以上(请注意：请启动硬件加速功能。是否支持3D蓝光光盘的硬件加速功能依APU种类而定)
- 兼容于HDCP规格的显示器

① 网络插座(RJ-45)

此网络插座是超高速以太网网络(Gigabit Ethernet)，提供连线至互联网，传输速率最高每秒可达1 GB (1 Gbps)。网络插座指示灯说明如下：

连线/速度
指示灯

运行指示灯



网络插座

连线/速度指示灯：

灯号状况	说明
亮橘色灯	传输速率 1 Gbps
亮绿色灯	传输速率 100 Mbps
灯灭	传输速率 10 Mbps

运行指示灯：

灯号状况	说明
闪烁	传输资料中
灯灭	无传输资料

⑨ 音源输入(蓝色)

此插孔预设为音源输入孔。外接光驱、随身听及其他音源输入设备可以接至此插孔。

(注一) 此DVI-D插座不支持转接为D-Sub的功能。

(注二) 若使用FM2+ APU可支持至4096x2160的分辨率；若使用FM2 APU可支持至1920x1200的分辨率。

① 音源输出(绿色)

此插孔预设为音源输出孔。在使用耳机或2声道音频输出时，可以接至此插孔来输出声音。在4/5.1/7.1声道音频输出模式中，可提供前置主声道音频输出。

① 麦克风(粉红色)

此插孔为麦克风连接孔。麦克风必须接至此插孔。

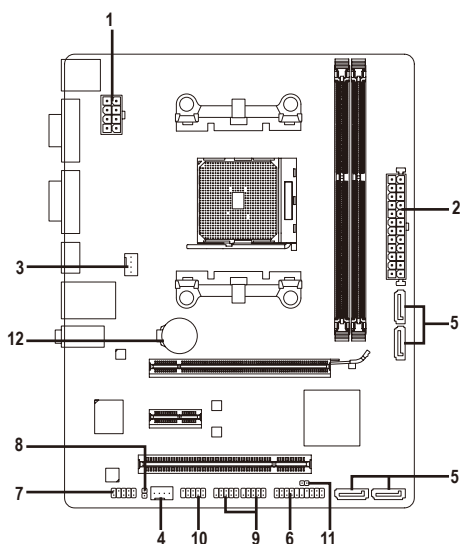


若要启动7.1声道音频输出，必须使用HD (High Definition，高保真)音频模块的前方面板音源输出孔接出，并通过音频软件选择多声道音频功能。



- 要移除连接于各插座上的连接线时，请先移除设备端的接头，再移除连接至主板端的接头。
- 移除连接线时，请直接拔出，切勿左右摇晃接头，以免造成接头内的线路短路。

1-8 插座及跳线介绍



1) ATX_12V	7) F_AUDIO
2) ATX	8) SPDIF_O
3) CPU_FAN	9) F_USB1/F_USB2
4) SYS_FAN	10) COM
5) SATA2 0/1/2/3	11) CLR_CMOS
6) F_PANEL	12) BAT



连接各种外接硬件设备时，请注意以下的信息：

- 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成设备的损毁。
- 安装好设备要开启电源前，请再次确认设备的接头与插座已紧密结合。

1/2) ATX_12V/ATX (2x4-pin 12V电源插座及2x12-pin主电源插座)

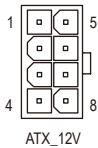
通过电源插座可使电源供应器提供足够且稳定的电源给主板上的所有元件。在插入电源插座前，请先确定电源供应器的电源是关闭的，且所有设备皆已正确安装。电源插座有防呆设计，确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供APU电源，若没有接上12V电源插座，系统将不会启动。

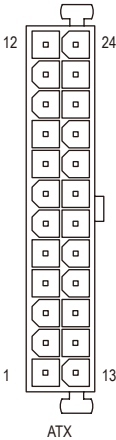


为因应扩展需求，建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上)，以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器，可能会导致系统不稳或无法开机。

ATX_12V:



接脚	定义	接脚	定义
1	接地脚 (仅供2x4-pin的电源接头使用)	5	+12V (仅供2x4-pin的电源接头使用)
2	接地脚 (仅供2x4-pin的电源接头使用)	6	+12V (仅供2x4-pin的电源接头使用)
3	接地脚	7	+12V
4	接地脚	8	+12V



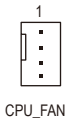
ATX:

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	-5V
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅供2x12-pin的电源接头使用)	23	+5V (仅供2x12-pin的电源接头使用)
12	3.3V (仅供2x12-pin的电源接头使用)	24	接地脚 (仅供2x12-pin的电源接头使用)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (散热风扇电源插座)

此主板的散热风扇电源插座皆为4-pin。电源插座皆有防呆设计，安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能，须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇，以达到最佳的散热性能。

CPU_FAN:



接脚	定义
1	接地脚
2	+12V/速度控制脚
3	转速检测脚
4	速度控制脚

SYS_FAN:



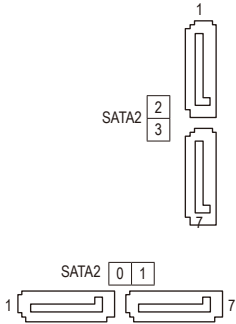
接脚	定义
1	接地脚
2	+12V/速度控制脚
3	转速检测脚
4	保留



- 请务必接上散热风扇的电源插座，以避免APU及系统处于过热的工作环境，若温度过高可能导致APU或是系统死机。
- 这些散热风扇电源插座并非跳线，请勿放置跳帽在针脚上。

5) SATA2 0/1/2/3 (SATA 3Gb/s插座)

这些SATA插座支持SATA 3Gb/s规格，并可兼容于SATA 1.5Gb/s规格。一个SATA插座只能连接一个SATA设备。通过AMD A55芯片组可以构建RAID 0、RAID 1、RAID 10及JBOD磁盘阵列，若您要构建RAID，请参考第三章 - 「构建SATA硬盘」的说明。



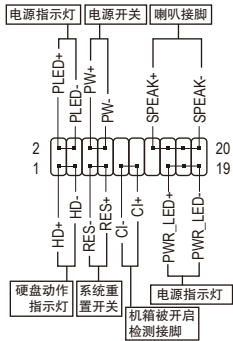
接脚	定义
1	接地脚
2	TXP
3	TXN
4	接地脚
5	RXN
6	RXP
7	接地脚



- 若要构建RAID 0或是RAID 1，最少须准备两个硬盘。若使用两个以上的硬盘，硬盘总数需为偶数。
- 若要构建RAID10，须准备四个硬盘。

6) F_PANEL (前端控制面板接脚)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关、喇叭、机箱被开启检测开关/感应器及系统运行指示灯等可以接至此接脚。请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。



• PLED/PWR_LED – 电源指示灯：

系统状况	灯号
S0	灯亮
S3/S4/S5	灯灭

连接至机箱前面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。

• PW – 电源开关：

连接至电脑机箱前面板的主电源开关键。您可以在BIOS程序中设定此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设置」 - 「Power Management」的说明)。

• SPEAK – 喇叭接脚：

连接至电脑机箱前面板的喇叭。系统会以不同的哔声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一哔声。

• HD – 硬盘动作指示灯：

连接至电脑机箱前面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。

• RES – 系统重置开关：

连接至电脑机箱前面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法正常重新开机时，可以按下重置开关键来重新启动系统。

• CI – 电脑机箱被开启检测接脚：

连接至电脑机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

7) F_AUDIO (前端音源插座)

此前端音源插座可以支持HD (High Definition, 高保真)及AC'97音频模块。您可以连接机箱前方面板的音频模块至此插座，安装前请先确认音频模块的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。



HD 接头定义：

接脚	定义
1	MIC2_L
2	接地脚
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	LINE2_R
6	接地脚
7	FAUDIO_JD
8	无接脚
9	LINE2_L
10	接地脚

AC'97接头定义：

接脚	定义
1	MIC
2	接地脚
3	MIC电源
4	无作用
5	Line Out (R)
6	无作用
7	无作用
8	无接脚
9	Line Out (L)
10	无作用



- 机箱前方面板的音频输出预设值为支持HD音频模块。
- 机箱前方面板的音源插座与后方的音源插座会同时发声。
- 有部份市售机箱的前方音源连接线并非模块化，而各机箱的音源连接线定义或有不同，如何连接请咨询机箱制造商。

8) SPDIF_O (S/PDIF输出插座)

此插座提供输出S/PDIF数字信号的功能，可连接数字音频信号连接线(由扩展卡提供)将数字音源信号由主板输出至特定的显卡或声卡。举例来说，若要将HDMI显示器连接至显卡，有的显卡必须通过数字音频信号连接线将数字音源信号由主板输出至该显卡，以便HDMI显示器在输出视频的同时亦输出数字音频。

关于如何连接您的数字音频信号连接线，请详细阅读扩展卡的使用手册。



接脚	定义
1	SPDIFO
2	接地脚

10) F_USB1/F_USB2 (USB 2.0/1.1连接端口扩展插座)

这些插座支持USB 2.0/1.1规格，通过USB扩展挡板，一个插座可以接出两个USB连接端口。USB扩展挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。



接脚	定义	接脚	定义
1	电源 (5V)	6	USB DY+
2	电源 (5V)	7	接地脚
3	USB DX-	8	接地脚
4	USB DY-	9	无接脚
5	USB DX+	10	无作用



- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩展挡板连接至USB连接端口扩展插座。
- 连接USB扩展挡板前，请务必将电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中拔除，以免造成USB扩展挡板的损毁。

10) COM (串行端口扩展插座)

通过串行端口扩展挡板可以接出一组串行端口。串行端口扩展挡板为选购配件，您可以联络当地代理商购买。



接脚	定义	接脚	定义
1	NDCD-	6	NDSR-
2	NSIN	7	NRTS-
3	NSOUT	8	NCTS-
4	NDTR-	9	NRI-
5	接地脚	10	无接脚

11) CLR_CMOS (清除CMOS资料功能接脚)

利用此接脚可以将主板BIOS设定资料清除，恢复出厂设定值。如果您要清除CMOS资料时，请使用如螺丝起子之类的金属物同时碰触两支针脚数秒钟。

□□ 开路：一般运行

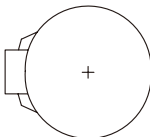
■ ■ 短路：清除CMOS资料



- 清除CMOS资料前，请务必关闭电脑的电源。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设定值(请参考第二章 - 「BIOS程序设置」的说明)。

12) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能记忆CMOS资料(例如：日期及BIOS设定)所需的电力，当此电池的电力不足时，会造成CMOS的资料错误或遗失，因此当电池电力不足时必须更换。



您也可以利用拔除电池来清除CMOS资料：

- 请先关闭电脑，并拔除电源线。
- 小心地将电池从电池座中取出，等候约一分钟。(或是使用如螺丝起子之类的金属物碰触电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)
- 再将电池装回。
- 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池，不正确的型号可能引起爆炸的危险。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时，请联络购买店家或代理商。
- 安装电池时，请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

第二章 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片, 记录着系统各项硬件设备的设定参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设定值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设定程序, 供用户依照需求自行设定系统参数, 使电脑正常工作或执行特定的功能。

记忆CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应, 因此当系统电源关闭时, 这些数据并不会遗失, 当下次再开启电源时, 系统便能读取这些设定数据。

若要进入BIOS设定程序, 电源开启后, BIOS在进行POST时, 按下<Delete>键便可进入BIOS设定程序主画面。

当您需要更新BIOS, 可以使用技嘉独特的BIOS更新方法: Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS设定程序内更新BIOS的软件, 让用户不需进入操作系统, 就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件, 通过与互联网的连接, 下载及更新最新版本的BIOS。

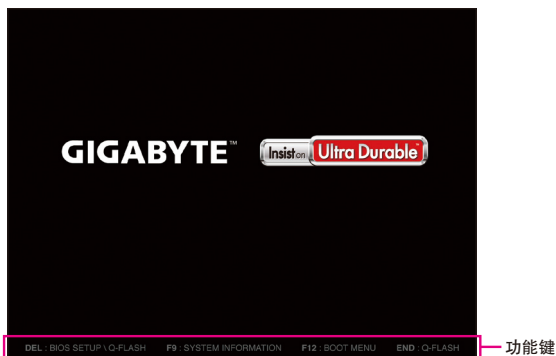


- 更新BIOS有其潜在的风险, 如果您使用目前版本的BIOS没有问题, 我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS, 请小心的执行, 以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设定程序的设定值, 因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设定错误造成系统不稳定或不开机时, 请试着清除CMOS设定值数据, 将BIOS设定恢复至出厂预设值。(清除CMOS设定值, 请参考第二章 – 「Load Optimized Defaults」的说明, 或是参考第一章 – 「电池」或「CLR_CMOS接脚」的说明。)

2-1 开机画面

电源开启后, 会看到如以下的开机Logo画面:

(BIOS范例版本: E4)



BIOS设定程序主画面让您选择各种不同设定选单, 您可以使用上下左右键来选择要设定的选项, 按<Enter>键即可进入子选单, 也可以使用鼠标选择所要的选项。



- 若系统运行不稳定时, 请选择「Load Optimized Defaults」, 即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设定画面可能会因不同的BIOS版本而有差异, 本章节的BIOS设定程序画面仅供参考。

2-2 M.I.T. (频率/电压控制)



此画面提供BIOS版本、CPU基频、CPU时钟、内存时钟、内存总容量、CPU 温度、Vcore和内存电压的相关信息。



系统是否会依据您所设定的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设定错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设定值资料，让BIOS设定恢复至预设值。)

▶ M.I.T. Current Status

此画面显示CPU/内存的时钟与参数相关信息。

▶ Advanced Frequency Settings

☞ BCLK/PCIe Clock Control (CPU基频/PCIe频率控制)

此选项提供您一次以1 MHz为单位调整CPU的基频及PCIe前端总线频率。(预设值：Auto)

强烈建议您依照处理器规格来调整处理器的频率。

☞ NB Clock (Mhz) (CPU北桥频率调整)

此选项提供您调整北桥频率。可设定范围从800 MHz到6000 MHz。

☞ Processor Graphics Clock (内建显示功能频率调整)

此选项提供您调整内建显示功能的频率。可设定范围从300 MHz到2000 MHz。

☞ CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)

此选项提供您调整CPU的倍频，可调整范围会依CPU种类自动检测。

☞ CPU Frequency (CPU内频)

此选项显示目前CPU的运行频率。

▶ Advanced CPU Core Features

☞ CPU Clock Ratio, CPU Frequency

以上选项的设定值与「Advanced Frequency Settings」的相同选项是同步的。

☞ Core Performance Boost^(注)

此选项提供您选择是否启动CPU的Core Performance Boost模式(CPB, CPU加速模式)。

(预设值：Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

- ☞ **Turbo CPB** (注一)
此选项提供您选择是否提升CPU性能。(预设值: Disabled)
- ☞ **CPB Ratio** (注一)
此选项提供您调整CPB的倍频,可调整范围会依CPU种类自动检测。(预设值: Auto)
- ☞ **Cool&Quiet (AMD Cool'n'Quiet功能)**
 - ▶ Enabled 由AMD Cool'n'Quiet驱动程序动态调整CPU时钟及VID,以减少耗电量及热能的产生。(预设值)
 - ▶ Disabled 关闭此功能。
- ☞ **SVM Mode (虚拟化技术)**
此选项提供您选择是否启动虚拟化技术。虚拟化技术让您可以在同一平台的独立资料分割区,执行多个操作系统和应用程序。(预设值: Enabled)
- ☞ **C6 Mode**
此选项提供您选择是否让CPU进入C6状况。启动此选项可以让系统在闲置状况时,降低CPU时钟,以减少耗电量。此选项将比C1状况进入更深层的省电模式。(预设值: Enabled)
- ☞ **CPU core Control**
此选项提供您选择是否手动开启/关闭CPU核心。设为「Automatic mode」BIOS将开启CPU所有核心(可开启的数量依CPU而不同)。(预设值: Automatic mode)
- ☞ **APM**
此选项提供您选择是否启动应用电源管理功能(Application Power Management)。(预设值: Enabled)
- ☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (注二)
开启此选项BIOS可读取XMP规格内存条的SPD资料,可强化内存性能。
 - ▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
 - ▶ Profile1 设定组合一。
 - ▶ Profile2 (注二) 设定组合二。
- ☞ **AMD Memory Profile (A.M.P.)** (注二)
此选项提供您选择是否启动BIOS可读取AMP规格内存条的SPD资料,强化内存性能。(预设值: Disabled)
- ☞ **System Memory Multiplier (内存倍频调整)**
此选项提供您调整内存的倍频。若设为「Auto」,BIOS将依内存SPD资料自动设定。(预设值: Auto)
- ☞ **Memory Frequency (MHz) (内存时钟调整)**
此数值会依据您所设定的「BCLK/PCIe Clock Control」及「System Memory Multiplier」而定。
- ▶ **Advanced Memory Settings**
- ☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (注二)、**System Memory Multiplier (内存倍频调整)、Memory Frequency(MHz) (内存时钟调整)**
以上选项的设定值与「Advanced Frequency Settings」的相同选项是同步的。
- ☞ **DRAM Timing Selectable**
当此选项被设为「Quick」或「Expert」时,内存时序调整设定选项将开放为可手动调整。选项包括: Auto (预设值)、Quick及Expert。

(注一) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

(注二) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存条。

☞ Profile DDR Voltage

当使用不支持XMP规格的内存或「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」选项设为「Disabled」时，此选项显示「1.50V」；「Extreme Memory Profile (X.M.P.)」选项设为「Profile1」或「Profile2」时，此选项会依XMP规格内存条的SPD资料显示。

☞ Profile VTT Voltage

此选项所显示的数值会因使用不同的CPU而有所不同。

☞ Rank Interleaving

此选项提供您选择是否开启内存rank的交错存取功能。开启此功能可以让系统对内存的不同rank进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。(预设值：Enabled)

☞ Channel Interleaving

此选项提供您选择是否开启内存通道间交错存取的功能。开启此功能可以让系统对内存的不同通道进行同时存取，以提升内存速度及稳定性。(预设值：Enabled)

▶ Channel A/B Timing Settings

此画面可让您调整每一通道内存的时序。这些选单只有在「DRAM Timing Selectable」设为「Quick」或「Expert」时，才能开放设定。请注意！在您调整完内存时序后，可能会发生系统不稳或不开机的情况，您可以载入最佳化设定或清除CMOS设定值资料，让BIOS设定恢复至预设值。

▶ Advanced Voltage Settings

此画面可让您调整CPU、芯片组及内存的电压。

▶ PC Health Status

☞ Reset Case Open Status (重置机箱状况)

- ▶ Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)
- ▶ Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。

☞ Case Open (机箱被开启状况)

此选项显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启，此选项会显示「No」；如果电脑机箱被开启过，此选项则显示「Yes」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录，请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。

☞ CPU Vcore/Dram Voltage/+3.3V/+5V/+12V (检测系统电压)

显示系统目前的各电压值。

☞ CPU/System Temperature (检测CPU/系统温度)

显示目前主板上CPU及系统温度。

☞ CPU/System Fan Speed (检测风扇转速)

显示CPU及系统风扇目前的转速。

☞ CPU Warning Temperature (CPU温度警告)

此选项提供您选择设定CPU过温警告的温度。当温度超过此选项所设定的数值时，系统将会发出警告声。选项包括：Disabled (预设值，关闭CPU温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

☞ CPU/System Fan Fail Warning (CPU/系统风扇故障警告功能)

此选项提供您选择是否启动CPU风扇及系统风扇故障警告功能。启动此选项后，当风扇没有接上或故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇的连接或运行状况。

(预设值：Disabled)

☞ CPU Fan Speed Control (CPU智能风扇转速控制)

此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。

▶▶ Normal 风扇转速会依CPU温度而有所不同，并可视个人的需求，在EasyTune中调整适当的风扇转速。(预设值)

▶▶ Silent 风扇将以低速运行。

▶▶ Manual 您可以在「Slope PWM」选项选择风扇的转速。

▶▶ Disabled 风扇将以全速运行。

☞ Slope PWM (CPU智能风扇转速选择)

此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「CPU Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

☞ System Fan Speed Control (系统智能风扇转速控制)

此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能，并且可以调整风扇运转速度。

▶▶ Normal 风扇转速会依系统温度而有所不同，并可视个人的需求，在EasyTune中调整适当的风扇转速。(预设值)

▶▶ Silent 风扇将以低速运行。

▶▶ Manual 您可以在「Slope PWM」选项选择风扇的转速。

▶▶ Disabled 风扇将以全速运行。

☞ Slope PWM (系统智能风扇转速控制)

此选项提供您选择智能风扇转速。此选项只有在「System Fan Speed Control」设为「Manual」时，才能开放设定。选项有：0.75 PWM value /°C ~ 2.50 PWM value /°C。

2-3 System Information (系统信息)



此画面提供您主板型号及BIOS 版本等信息。您可以选择BIOS设定程序所要使用的语言或是设定系统时间。

System Language (设定使用语言)

此选项提供您选择BIOS设定程序内所使用的语言。

System Date (日期设定)

设定电脑系统的日期，格式为「星期(仅供显示)/月/日/年」。若要切换至「月」、「日」、「年」选项，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

System Time (时间设定)

设定电脑系统的时间，格式为「时：分：秒」。例如下午一点显示为「13：0：0」。若要切换至「时」、「分」、「秒」选项，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

Access Level (使用权限)

依登入的密码显示目前用户的权限(若没有设定密码，将显示「Administrator」。管理员(Administrator)权限允许您修改所有BIOS设定。用户(User)权限仅允许修改部份您BIOS设定。

2-4 BIOS Features (BIOS功能设定)



Boot Option Priorities (开机设备顺序设定)

此选项提供您从已连接的设备中设定开机顺序，系统会依此顺序进行开机。例如：您可以将硬盘设为第一开机设备(Boot Option #1)；光驱设为第二开机设备(Boot Option #2)。清单仅列出该设备类型被设为第一优先顺序的设备。例如：只有在「Hard Drive BBS Priorities」子选单中被设为第一优先设备的硬盘才会出现在此清单里。

当您安装的是支持GPT格式的可卸除式存储设备时，该设备前方会注明"UEFI"，若您想由支持GPT磁盘分割的系统开机时，可选择注明"UEFI"的设备开机。或若您想安装支持GPT格式的操作系统，例如Windows 7 64-bit，请选择存放Windows 7 64-bit安装光盘并注明为"UEFI"的光驱开机。

➤ **Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各类设备开机顺序设定)**

此选项提供您设定各类型设备(包含硬盘、光驱、软驱及支持网络开机的设备)的开机顺序。在项目按<Enter>键可进入该类型设备的子选单，子选单会列出所有已安装设备。此选项只有在最少安装一组设备时才会出现。

➤ **Bootup NumLock State (开机时Num Lock键状况)**

此选项提供您设定开机时键盘上<Num Lock>键的状况。(预设值：Enabled)

➤ **Security Option (检查密码方式)**

此选项提供您选择是否在每次开机时皆需输入密码，或仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。设定完此选项后请至「Administrator Password/User Password」选项设定密码。

➤ Setup 仅在进入BIOS设定程序时才需输入密码。

➤ System 无论是开机或进入BIOS设定程序均需输入密码。(预设值)

➤ **Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)**

此选项提供您选择是否在一开机时显示技嘉Logo。若设为「Disabled」，开机时将不显示Logo。(预设值：Enabled)

➤ **OS Type**

此选项提供您选择所安装的操作系统。(预设值：Other OS)

➤ **CSM Support**

此选项提供您选择是否启动UEFI CSM (Compatibility Support Module)支持传统电脑开机程序。

➤ Always 启动UEFI CSM。(预设值)

➤ Never 关闭UEFI CSM，仅支持UEFI BIOS开机程序。

此选项只有在「OS Type」设为「Windows 8」时，才能开放设定。

➤ **Boot Mode Selection**

此选项提供您选择支持何种操作系统开机。

➤ UEFI and Legacy 可从支持Legacy及UEFI Option ROM的操作系统开机。(预设值)

➤ Legacy Only 只能从支持Legacy Option ROM的操作系统开机。

➤ UEFI Only 只能从支持UEFI Option ROM的操作系统开机。

此选项只有在「CSM Support」设为「Always」时，才能开放设定。

➤ **LAN PXE Boot Option ROM (内建网络开机功能)**

此选项提供您选择是否启动网络控制器的Legacy Option ROM。(预设值：Disabled)

此选项只有在「CSM Support」设为「Always」时，才能开放设定。

➤ **Storage Boot Option Control**

此选项提供您选择是否启动存储设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

➤ Disabled 关闭Option ROM。

➤ Legacy Only 仅启动Legacy Option ROM。(预设值)

➤ UEFI Only 仅启动UEFI Option ROM。

➤ Legacy First 优先启动 Legacy Option ROM。

➤ UEFI First 优先启动 UEFI Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Always」时，才能开放设定。

➤ **Other PCI Device ROM Priority**

此选项提供您选择是否启动除了网络、存储设备及显示控制器以外PCI设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

➤ Legacy OpROM 仅启动Legacy Option ROM。

➤ UEFI OpROM 仅启动UEFI Option ROM。(预设值)

➤ **Network stack**

此选项提供您选择是否通过网络开机功能(例如Windows Deployment Services服务器)，安装支持GPT格式的操作系统。(预设值：Disable Link)

❧ Ipv4 PXE Support

此选项提供您选择是否开启IPv4 (互联网通讯协定第4版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network stack」设为「Enable」时,才能开放设定。

❧ Ipv6 PXE Support

此选项提供您选择是否开启IPv6 (互联网通讯协定第6版)的网络开机功能支持。此选项只有在「Network stack」设为「Enable」时,才能开放设定。

❧ Administrator Password (设定管理员密码)

此选项可让您设定管理员的密码。在此选项按<Enter>键,输入要设定的密码,BIOS会要求再输入一次以确认密码,输入后再按<Enter>键。设定完成后,当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与用户密码不同的是,管理员密码允许您进入BIOS设定程序修改所有的设定。

❧ User Password (设定用户密码)

此选项可让您设定用户的密码。在此选项按<Enter>键,输入要设定的密码,BIOS会要求再输入一次以确认密码,输入后再按<Enter>键。设定完成后,当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设定程序修改部份选项的设定。

如果您想取消密码,只需在原来的选项按<Enter>后,先输入原来的密码<Enter>,接着BIOS会 要求输入新密码,直接<Enter>键,即可取消密码。

2-5 Peripherals (集成外设)



❧ IOMMU

此选项提供您选择是否开启AMD IOMMU功能。(预设值: Enabled)

❧ OnChip SATA Channel

此选项提供您选择是否启动芯片组内建的SATA控制器。(预设值: Enabled)

❧ OnChip SATA Type

此选项提供您选择是否开启芯片组内建SATA控制器的RAID功能。

▶▶ Native IDE 设定SATA控制器为一般IDE模式。(预设值)

- ▶▶ RAID 开启SATA控制器的RAID功能。
- ▶▶ AHCI 设定SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种介面规格, 可以让储存驱动程序启动进阶Serial ATA功能, 例: Native Command Queuing及热插拔(Hot Plug)等。

☞ **OnChip USB Controller (内建USB控制器)**

此选项提供您选择是否启动芯片组内建的USB控制器。(预设值: Enabled)

☞ **HD Audio Azalia Device (内建音频功能)**

此选项提供您选择是否开启主板内建的音频功能。(预设值: Enabled)

若您要安装其他厂商的声卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

☞ **Onboard LAN Controller (内建网络功能)**

此选项提供您选择是否开启主板内建的网络功能。(预设值: Enabled)

若您要安装其他厂商的网卡时, 请先将此选项设为「Disabled」。

☞ **Legacy USB Support (支持USB规格键盘/鼠标)**

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘或鼠标。(预设值: Enabled)

☞ **EHCI Hand-off (EHCI Hand-off功能)**

此选项提供您选择是否针对不支持EHCI Hand-off功能的操作系统, 强制开启此功能。

(预设值: Disabled)

☞ **Port 60/64 Emulation (I/O端口60/64h的模拟支持)**

此选项提供您选择是否开启对 I/O端口60/64h的模拟支持。开启此功能可让没有原生支持USB的操作系统可以完全地支持 USB 键盘。(预设值: Disabled)

☞ **USB Storage Devices (USB存储设备设定)**

此选项列出您所连接的USB存储设备清单, 此选项只有在连接USB存储设备时, 才会出现。

▶ **GFX Configuration**

☞ **Primary Video Device**

此选项提供您选择系统开机时优先从内建显示功能或PCI Express显卡输出。

▶▶ IGD Video 系统会从内建显示功能输出。

▶▶ NB PCIe slot Video 系统会从北桥控制的PCIe插槽上的显卡输出。(预设值)

☞ **Integrated Graphics (内建显示功能)**

此选项提供您选择是否开启主板内建的显示功能。

▶▶ Auto BIOS会依所安装的显卡自动开启或关闭主板内建的显示功能。
(预设值)

▶▶ Disabled 关闭主板内建的显示功能。

▶▶ Force 不管有无安装显卡皆启动主板内建的显示功能。

☞ **UMA Frame buffer Size (选择显示内存大小)**

此选项只有在「Integrated Graphics」设为「Force」时, 才能开放设定。UMA Frame Buffer Size指的是主板内建显示功能所需要的显示内存大小。此部份的显示内存由系统主记忆体分享出来。例如像MS-DOS操作系统就会使用到这一部份的内存来做为显示的用。选项包括: Auto (预设值)、256M、512M、1G、2G。

▶ **ATA Port Information (SATA连接端口信息)**

此画面显示目前连接至芯片组控制的SATA连接端口的设备信息。

► SATA Configuration

☞ PORT0 Hot Plug~PORT3 Hot Plug

此选项提供您选择是否开启各SATA插座的热插拔功能。(预设值: Disabled)

☞ SATA Power on PORT0~SATA Power on PORT3

此选项提供您选择是否开启各SATA插座。(预设值: Enabled)

► Super IO Configuration

此画面提供I/O控制器型号信息及设定内建串行端口。

☞ Serial Port A (内建串行端口)

此选项提供您选择是否启动内建串行端口。(预设值: Enabled)

2-6 Power Management (省电功能设定)



☞ Resume by Alarm (定时开机)

此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值: Disabled)

若启动定时开机, 则可设定以下时间:

► Wake up day: 0 (每天定时开机), 1~31 (每个月的第几天定时开机)

► Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意: 使用定时开机功能时, 请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

☞ HPET Timer (注)

此选项提供您选择是否在Windows 8/7/Vista操作系统下开启High Precision Event Timer (HPET, 高精度事件计时器)的功能。(预设值: Enabled)

☞ Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项提供您选择在MS-DOS系统下, 使用电源键的关机方式。

► Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)

► Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒, 系统会进入暂停模式。

(注) 此功能仅支持Windows 8/7/Vista操作系统。

☞ AC BACK (电源中断后，电源恢复时的系统状况选择)

此选项提供您选择断电后电源恢复时的系统状况。

- ▶▶ Memory 断电后电源恢复时，系统将恢复至断电前的状况。
- ▶▶ Always On 断电后电源恢复时，系统将立即被启动。
- ▶▶ Always Off 断电后电源恢复时，系统维持关机状况，需按电源键才能重新启动系统。
(预设值)

☞ Power On By Keyboard (键盘开机功能)

此选项提供您选择是否使用PS/2规格的键盘来启动/唤醒系统。

请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器。

- ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
- ▶▶ Password 设定使用1~5个字符作为键盘密码来开机。
- ▶▶ Keyboard 98 设定使用Windows 98键盘上的电源键来开机。
- ▶▶ Any Key 使用键盘上任意键来开机。

☞ Power On Password (键盘开机功能)

当「Power On By Keyboard」设定为「Password」时，需在此选项设定密码。

在此选项按<Enter>键后，自设1~5个字符为键盘开机密码再按<Enter>键确认完成设定。

当需要使用密码开机时，输入密码再按<Enter>键即可启动系统。

若要取消密码，请在此选项按<Enter>键，当请求输入密码的信息出现后，请不要输入任何密码并且再按<Enter>键即可取消。

☞ Power On By Mouse (鼠标开机功能)

此选项提供您选择是否使用PS/2规格的鼠标来启动/唤醒系统。

请注意：使用此功能时，需使用+5VSB电流至少提供1安培以上的ATX电源供应器。

- ▶▶ Disabled 关闭此功能。(预设值)
- ▶▶ Move 移动鼠标开机。
- ▶▶ Double Click 按两次鼠标左键开机。

☞ ErP

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时将耗电量调整至最低。(预设值：Disabled)

请注意：当启动此功能后，以下功能将无作用：电源管理事件唤醒功能、鼠标开机功能、键盘开机功能及网络唤醒功能。

2-7 Save & Exit (储存设定值并结束设定程序)



Save & Exit Setup (储存设定值并结束设定程序)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可储存所有设定结果并离开BIOS设定程序。若不想储存，选择「No」或按<Esc>键即可恢复主画面中。

Exit Without Saving (结束设定程序但不储存设定值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，BIOS将不会储存此次修改的设定，并离开BIOS设定程序。选择「No」或按<Esc>键即可恢复主画面中。

Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设定值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS资料后，请务必执行此功能。

Boot Override (选择立即开机设备)

此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备，在您要立即开机的设备上按<Enter>，并在要求确认的信息出现后选择「Yes」，系统会立刻重新开机，并从您所选择的设备开机。

Save Profiles (储存设定文件)

此功能提供您将设定好的BIOS设定值储存成一个CMOS设定文件(Profile)，最多可设定八组设定文件(Profile 1-8)。选择要储存目前设定于Profile 1~8其中一组，再按<Enter>即可完成设定。或您也可以选择「Select File in HDD/USB/FDD」，将设定文件复制到您的存储设备。

Load Profiles (载入设定文件)

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时，可以使用此功能将预存的CMOS设定文件载入，即可免去再重新设定BIOS的麻烦。请在要载入的设定文件上按<Enter>即可载入该设定文件资料。您也可以选择「Select File in HDD/USB/FDD」，从您的存储设备复制到其它设定文件，或载入BIOS自动储存的设定文件(例如前一次良好开机状况时的设定值)。

第三章 附录

3-1 构建SATA硬盘

事前准备：

- 两颗(以上)的SATA硬盘。(为达到最佳的性能，请使用相同型号及相同容量的SATA硬盘。)若不制作RAID准备一颗硬盘即可。
- Windows 8/7 (32-bit/64-bit)、Vista/XP (32-bit)操作系统的安装光盘。
- 主板的驱动程序光盘。
- U盘。
- USB软驱(安装Windows XP时使用)。
- 一片空白且已格式化的磁盘(安装Windows XP时使用)。

设定SATA控制器模式

A. 安装SATA硬盘

请将准备好的SATA硬盘接上SATA资料传输线及电源线，并分别接至主板上的SATA插座，最后再接上电源供应器的电源插头。

B. 在BIOS程序设置中设定SATA控制器模式

请确认在BIOS程序设置中SATA控制器的设定是否正确。请参考第二章「BIOS程序设置」－「Peripherals」的说明。

步骤：

1. 电源开启后，BIOS在进行POST时，按下<Delete>键进入BIOS设定程序。进入「Peripherals」确认「OnChip SATA Channel」为开启状况。接着请将「OnChip SATA Type」选项设定为「RAID」。
2. 若要设定UEFI RAID模式，请参考C-1章节说明；若要进入传统RAID ROM，请参考C-2章节说明，并储存设定结果，离开BIOS程序设置。



此部份所提及的BIOS程序设置选项及其叙述，并非所有主板皆相同，需依您所选购的主板及BIOS版本而定。

C-1. UEFI RAID 模式设定

此模式仅支持Windows 8 64-bit 操作系统。

建立磁盘阵列

步骤一：

在BIOS程序设置画面，进入「BIOS Features」将「OS Type」选项设为「Windows 8」，「CSM Support」设为「Never」。储存设定后重新开机。

步骤二：

重新开机后按<F12>进入开机设备选择清单，以上下键移动至「UEFI: Built-in EFI Shell」按<Enter>进入。依下列步骤输入指令进入RAID设定程序。

1. 在「Shell>」输入「drvcfg」指令后按<Enter>：

```
Shell> drvcfg
```

2. 当出现「Drv [XX] Ctrl [XX] Lang [eng]」时，在「Shell>」再输入以下指令：

```
Shell> drvcfg -s XX XX
```

(XX表示上一行Drv及Ctrl 括弧内显示的码，此码将依不同硬盘而不同)

再按下<Enter>即可进入RAID设定程序。

步骤三：

进入RAID设定程序后会出现「Main Menu」视窗，以上下键移动至「Logical Drive Main Menu」按<Enter>。

步骤四：

若要建立磁盘阵列，在「Logical Drive Create Menu」按<Enter>。

步骤五：

在「Logical Drive Create Menu」会出现可设定的硬盘清单，以上下键移动至要加入磁盘阵列的硬盘，按空白键选取，被选取的硬盘会显示[X]。再移至「Basic Setting」按<Enter>。

步骤六：

在此视窗使用上下键移动至所需设定的项目逐一设定。

设定完成后在「Start To Create」按<Enter>，当出现「Are You Sure To Create Logical Drive?」信息时，按<Enter>开始建立磁盘阵列；按<Esc>则取消执行。

完成后会出现「Successful To Create Logical Drive」信息，按<Enter>即完成。按<F10>即可离开RAID设定程序。

删除磁盘阵列

若要删除已建立的磁盘阵列，请至「Logical Drive Main Menu」选择「Logical Drive Delete Menu」按<Enter>。接着在「Start To Delete」选项上按<Enter>，当出现「Are You Sure To Delete Logical Drive?」信息时，按<Enter>删除磁盘阵列；按<Esc>则取消执行。

C-2. 传统RAID ROM设定

若要制作SATA硬盘的磁盘阵列，必须进入RAID BIOS设定SATA RAID模式。系统启动在BIOS POST (Power-On Self Test开机自我测试)画面之后，请按<Ctrl> + <F>键进入RAID BIOS设定程序。进入RAID设定程序后会出现「Main Menu」的视窗。若要建立磁盘阵列请按<2>进入「LD View/LD Define Menu」画面。若要建立磁盘阵列，请按<Ctrl> + <C>键，进入「LD Define Menu」视窗后，使用上下键移动至所需设定的项目逐一设定。以下步骤我们以制作RAID 0为例。

步骤：

1. 在「RAID Mode」项目下，按<SPACE>键选择「RAID 0」。
2. 使用方向键移至「Stripe Block」项目下再按<SPACE>键切换至您所需的区块大小。(预设值：64 KB)
3. 在「Drives Assignments」项目下使用上下键选择要加入磁盘阵列的磁盘。
4. 在被选择磁盘的「Assignment」处按下<SPACE>键或<Y>键使的切换至「Y」。此动作将会将使该颗磁盘加入您要制作的磁盘阵列中。而「Drv」处也会显示加入阵列的磁盘总数。
5. 设定完成之后，按下<Ctrl>+<Y>键储存设定值。再按下<Ctrl>+<Y>键自行设定磁盘阵列名称，若无输入，将自动使用预设的名称。
6. 出现信息时，按<Ctrl>+<Y>键选择清除主开机记录，或是按其他键忽略此选项。
7. 按<Ctrl>+<Y>键选择自定磁盘容量，或是按其他键选择最大化磁盘容量。
8. 制作完成后将会恢复「LD View Menu」画面。在此画面您可看到新制作的磁盘阵列。
9. 请按<Esc>键恢复主选单，若要离开RAID BIOS utility请按<Esc>键。

制作安装操作系统时所需的SATA RAID/AHCI驱动程序磁盘

安装Windows XP前，请先安装USB软驱至您的电脑，因为您必需在安装 Windows XP时从磁盘载入主板的SATA RAID/AHCI驱动程序。若要复制Windows XP操作系统的RAID/AHCI驱动程序，请将主板驱动程序光盘中「\BootDrv\Hxp」文件夹内的所有文件复制至磁盘。安装Windows 8/7/Vista时，您也必需先载入主板的SATA RAID/AHCI驱动程序。若要复制Windows 8操作系统的RAID/AHCI驱动程序，请将主板驱动程序光盘中「BootDrv」文件夹内的「Hw8_A85」文件夹复制至U盘。

安装SATA RAID/AHCI驱动程序及操作系统

A. 安装Windows XP

重新启动电脑，由操作系统Windows XP的光盘开机，当您看到「Press F6 if you need to install a 3rd party SCSI or RAID driver」信息时，请立即按下键盘上的<F6>键。插入含有SATA RAID/AHCI驱动程序的磁盘，依画面指示选择适用您操作系统的驱动程序来安装。完成后，请继续安装操作系统。

B. 安装Windows 8/7/Vista

(以下介绍以操作系统Windows 8为范例)

由操作系统Windows 8的光盘开机并执行安装操作系统的步骤，当载入驱动程序的画面出现时，请选择「浏览」。接着选择存放SATA RAID/AHCI驱动程序的U盘，并选择驱动程序的位置：

RAID 驱动程序路径：「Hw8_A85\RAID\x86」(供Windows 8 32-bit 版本使用)

「Hw8_A85\RAID\x64」(供Windows 8 64-bit 版本使用)

AHCI 驱动程序路径：「Hw8_A85\AHCI\W8」(供Windows 8 32-bit 版本使用)

「Hw8_A85\AHCI\W864A」(供Windows 8 64-bit 版本使用)

若要安装Windows 7，请将目录指至「\Hw7_A85」。

载入驱动程序后继续完成操作系统的安装。

3-2 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前，请先安装操作系统。(以下介绍以操作系统Windows 8为范例)
- 安装完操作系统后，请将驱动程序光盘置入光驱中，点选出现的「点选要针对此光盘执行的动作」信息，接着选择「执行Run.exe」(或进入「我的电脑」，开启光驱图示，并执行Run.exe)。

放入驱动程序光盘后，「Xpress Install」会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install完整安装」键，「Xpress Install」将会自动为您安装所有勾选的驱动程序，或是点选「单点安装」页面单独安装您所需要的驱动程序。

管理声明

规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，以及不可向第三方透露文件内容，也不被使用于任何未经授权的目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，且不涵括未来法规的异动范围。

我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如 RoHS (电器电子设备使用某些有害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS) 及 WEEE (废电器及电子设备指令 Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的『最终产品』内回收再利用或再使用大多数的原材料。

电器电子设备使用某些有害物质限制 RoHS 指令的声明

技嘉产品无有意添加有害物质 (镉，铅，汞，六价铬，多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，使符合 RoHS 要求。并且持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

废电器及电子设备 WEEE 指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的 2002/96/EC 废电器及电子设备指令。废电器及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电器及电子设备及它们的零部件。在指令下，使用设备必须标明记号、分开地收集，并且正确地处理。

WEEE 标志陈述



以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，象征此产品不得并同其他废弃物处理。相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并且确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。更多关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用细部信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务窗口、或是您购买产品的地点联系。

- 当您的电器或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您「最终产品」中协助回收再利用、再使用，您可以在您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。

最后，我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点 (适用的话)，来实践其他环境友善的行动，回收再利用此产品所交付的内部与外部包装材 (包含运输货柜)，并且正确地处理或回收再利用所使用的电池。有你的帮助，我们才能减少生产电器及电子设备所需自然资源的数量，尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用，所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境，以及与正确的处理来增进我们的生活品质。

中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求 (China RoHS) 提供以下的表格：



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 Hazardous Substances Table						
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
○ : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 Indicates that this hazardous substance contained in all homogenous materials of this part is below the limit requirement SJ/T 11363-2006						
× : 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogenous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006						
对销售之日的所售产品，本表显示我公司供应链的电子信息产品可能包含这些物质。注意：在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件。 This table shows where these substances may be found in the supply chain of our electronic information products, as of the date of the sale of the enclosed products. Note that some of the component types listed above may or may not be a part of the enclosed product.						

[illegible]

技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的技嘉用户，感谢您选用技嘉科技的主板产品，选择技嘉——创新科技，美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持，请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下：

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内（不包括港澳台地区）通过合法途径购买的技嘉主板产品。
3. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退货责任规定（新三包法），用户在使用本公司主板产品过程中，若主板产品出现下列情况，本公司将不承担保修义务：
 - A. 超过三包有效期的（技嘉金牌主板全国三年质保）；
 - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - C. 因组装不当造成的硬件损坏；
 - D. 使用未经合法认证的扩展部件而导致的产品损坏；
 - E. 擅自改动或自行维修而导致的产品损坏；
 - F. 超出允许使用环境而导致的产品损坏；
 - G. 由于非正常外力而导致的产品损坏；
 - H. 因自然灾害或其它不可抗力而导致的产品损坏；
 - I. 假冒和非法走私品；
 - J. 无法提供有效购买凭证及保修卡；
 - K. 私自撕下或损坏标贴及宁波中嘉总代理贴纸。
4. 技嘉主板产品技术支持及维修服务指导
 - A. 如果在使用技嘉主板产品过程中遇到问题，您可以先通过查阅产品用户手册寻找答案；此外，您也可以直接访问技嘉技术 / 非技术问题官方支持网站 <http://ggts.gigabyte.com.tw> 或直接拨打技嘉科技 800 主板免费服务热线：800-820-0926 进行咨询（未开通 800 电话或手机无法拨打 800 的地区，请拨打 021-63410189）。服务时间：星期一至星期五上午 9:00-12:00 下午 13:00-18:00 法定节假日除外。（技嘉科技 800 主板免费服务热线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司成立）
 - B. 当您确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务，在送修时请您务必告知您所使用的主板产品型号、BIOS 版本、搭配的配件配置、详细的故障现象等信息，方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
 - C. 产品送修时，请以原厂包装材料或其它适当材料（如纸箱、气泡袋等）包装，以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏，本公司将恕不提供保修。
 - D. 随产品的耗材，赠品及包装材料等均不在保修范围的內。
5. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
6. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
7. 申请质保售后服务请联系技嘉科技授权的当地代理商。
8. 本公司保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利，并于本公司官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



GIGABYTE™

www.gigabyte.com.cn



技嘉科技全球服务网

• 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市231新店区宝强路6号

电话：+886 (2) 8912-4000，传真：+886 (2) 8912-4005

技术服务专线：0800-079-800，02-8665-2646

服务时间：

星期一~星期五 上午 09:30 ~ 下午 08:30

星期六 上午 09:30 ~ 下午 05:30

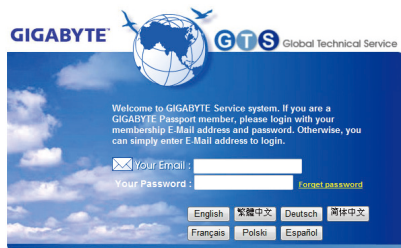
技术/非技术问题支持：<http://gfts.gigabyte.com.tw>

网址(英文)：<http://www.gigabyte.com>

网址(中文)：<http://www.gigabyte.tw>

您也可以至技嘉网站，點選右上角的国别选单，选取您所适用的语言。

• 技嘉全球技术支持服务系统



若您有技术及非技术(业务及市场)的相关问题时，欢迎至<http://gfts.gigabyte.com.tw>，选择您所适用的语言进入询问。